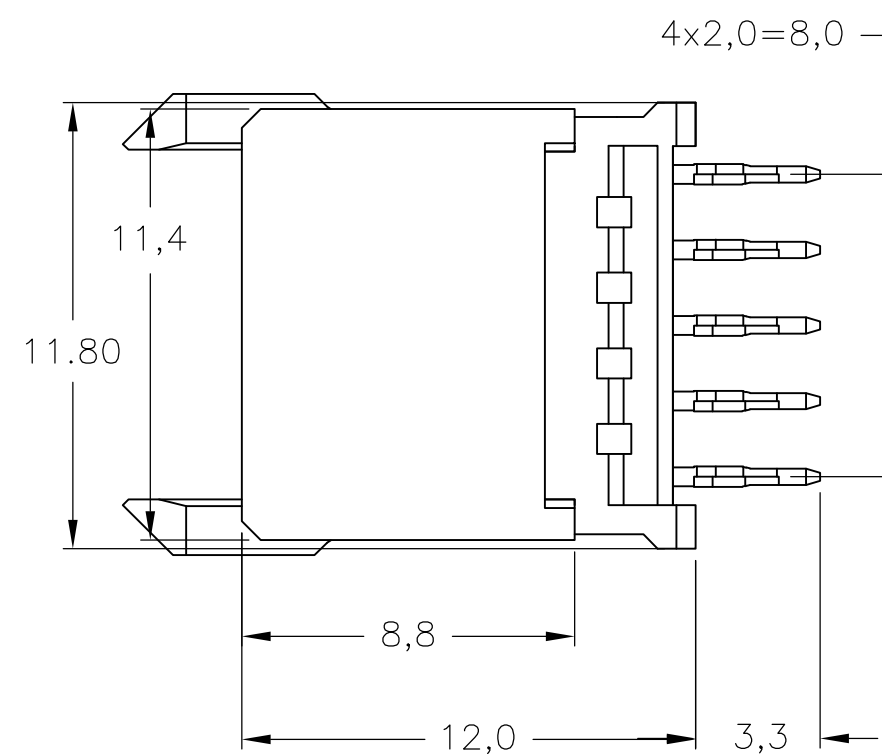
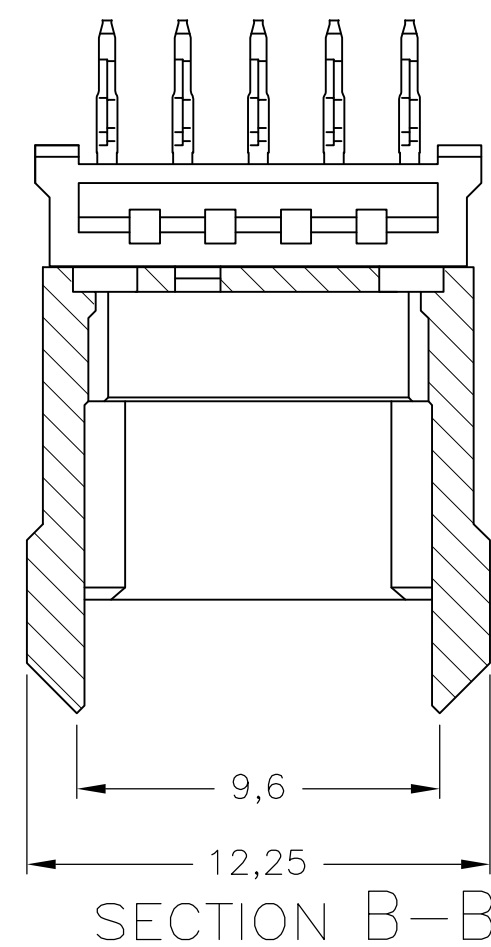
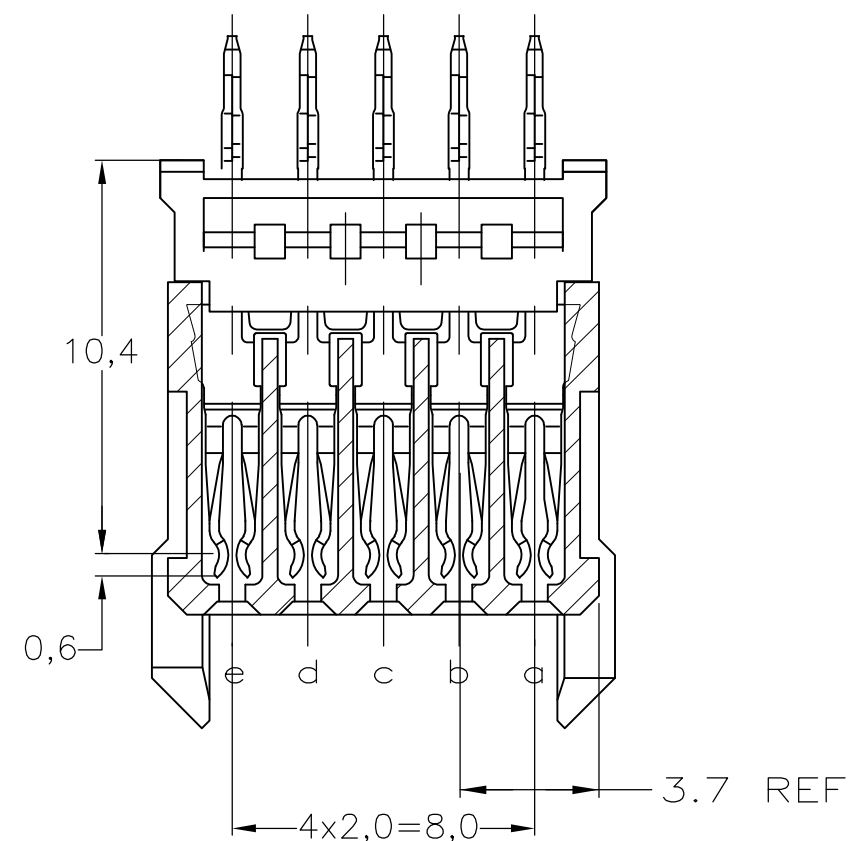
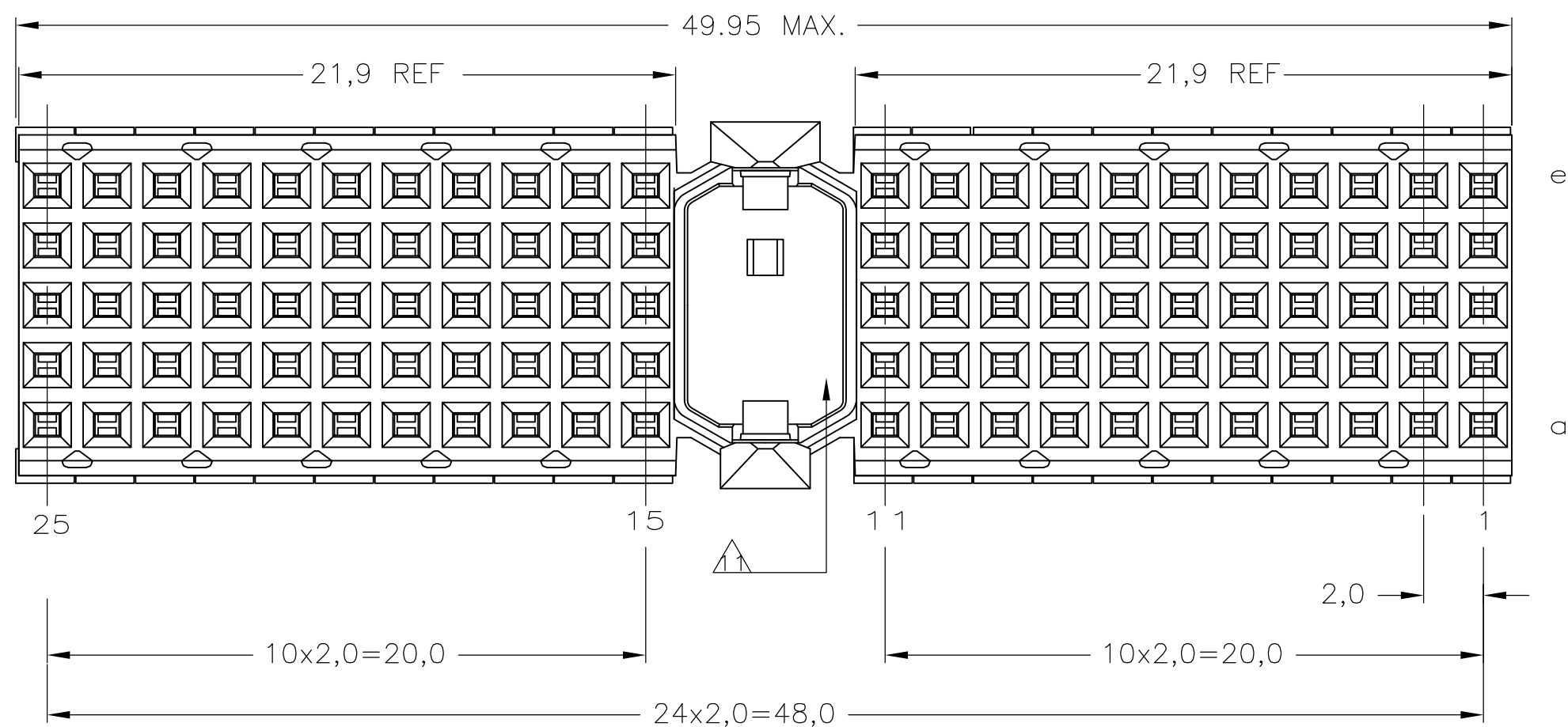
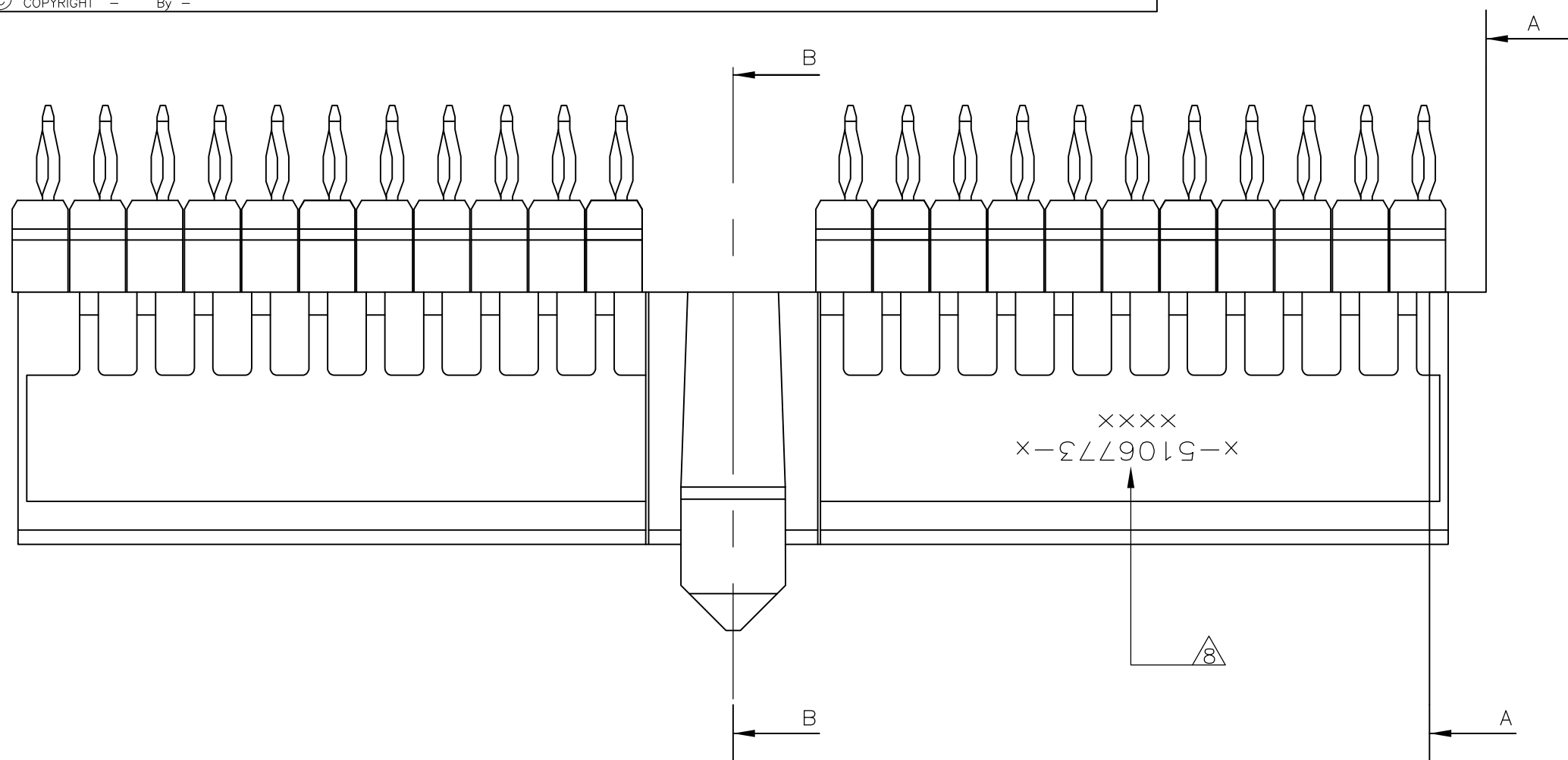


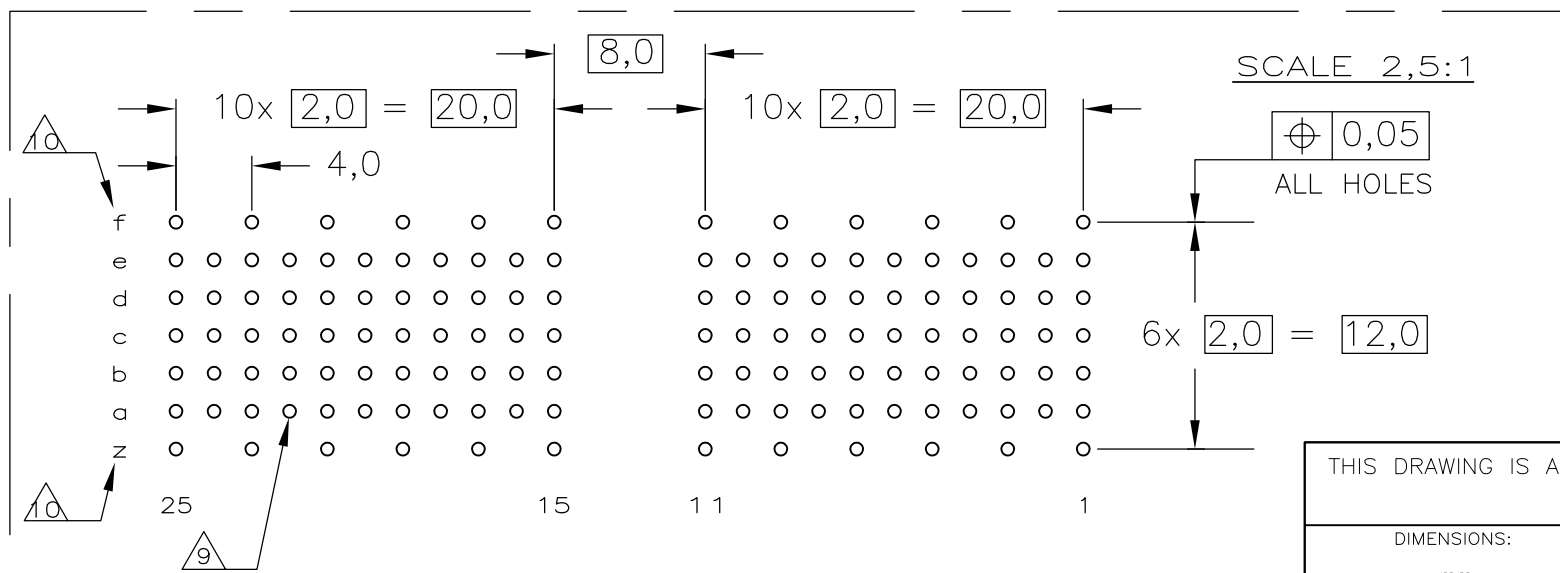
REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	J	ECR-16-013297	21JUL2017	FL	SY



NOTES:

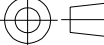
- ① MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
MATERIAL HOUSING: GLASSFILLED POLYESTER
UL-RATING 94V0 (GRAY).
- ② GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING (ENTIRE CONTACT):
1.27μm NICKEL MIN. AND ACTION PIN: 0.5μm TIN MIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
- ③ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
- ④ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.
- ⑤ CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE
QUALITY LEVEL III, CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
- ⑥ CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE
QUALITY LEVEL III, UNCONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS.
- ⑦ CONNECTOR LUBRICATED WITH TELCORDIA GR-1217-CORE
APPROVED LUBRICANT.
- ⑧ CONNECTOR PRINTED WITH PARTNUMBER AND DATECODE.
- ⑨ PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID (110 HOLES).
- ⑩ HOLES IN ROW f AND z FOR POSSIBLE FUTURE USE OF
GROUND RETURN SHIELD. (SHIELDS NOT YET TOOLED).
- ⑪ AREA RESERVED FOR KEYING PART (BASIC P.N.:100526).
- ⑫ 0.76μm MIN GOLD PLATING AT MATING SURFACE.



COMPONENT SIDE AS SHOWN
RECOMMENDED PCB-HOLE LAY-OUT

P.C.B. HOLE DIM. ACTION PIN
FOR DETAILS SEE
APPLICATION SPECIFICATION

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
mm			
	0 PLC	$\pm$	± 0.2
	1 PLC	$\pm$	
	2 PLC	$\pm$	
	3 PLC	$\pm$	
	4 PLC	$\pm$	
		ANGLES $\pm$	
MATERIAL		FINISH	
—		—	

DWN K.N.KIRAN	12AUG2004	 TE Connectivity							
CHK B.MOOLJ	27OCT2004								
APVD B.MOOLJ	27OCT2004	NAME Z-PACK 2mm HM TYPE A 110 POS. VERTICAL FEMALE CONNECTOR ASSEMBLY							
PRODUCT SPEC 108-19082									
APPLICATION SPEC 114-19029									
WEIGHT 0.00000	A2	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO		RESTRICTED TO			
		00779	C=5106773		—				
CUSTOMER DRAWING				SCALE	5:1	SHEET	1 OF 1	REV	1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9